PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-137803

(43)Date of publication of application: 28.05.1990

(51)Int.CI.

G02B 5/18

(21)Application number: 63-293014

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

18.11.1988

(72)Inventor: KUBO KATSUHIRO

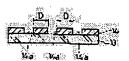
NAGAHAMA TOSHIYA

YOSHIDA YOSHIO KURATA YUKIO

(54) PRODUCTION OF DIFFRACTION ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the forward and backward utilization efficiency given by the product of the zero order transmission and first order diffraction efficiency of the diffraction element by incorporating a prescribed ratio of gaseous O2 into an etching gas and executing reactive ion etching in the coated state of a resist film, thereby forming diffraction element pattern grooves. CONSTITUTION: The surface of a transparent substrate 13 is coated with the resist film 14 and this resist film 14 is subjected to exposing and photodeveloping treatments to form the resist film 14 having diffraction element patterns 14a. The reactive ion etching is executed in the coated state of this resist film 14 to form the diffraction element pattern grooves 13a on the transparent substrate 13. The prescribed volume of the gaseous O2 is incorporated into the etching gas to be used. The respective diffraction element patterns 11a, therefore, rise diagonally with the surface of the transparent substrate 13 and constitute the inverted trapezoidal shapes longer in the upper bottom than in the lower bottom. The second and higher order diffractions in the function of the diffraction element 11 are suppressed in this way and the forward and backward utilization efficiency given by the product of the zero order transmission and first order diffraction efficiency is improved.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-137803

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)5月28日

G.02 B 5/18

7348-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称		回折素子の製造方法			
				②1特 願 ②2出 願	昭63-293014 昭63(1988)11月18日
個発	明	者	久保	勝裕	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内
個発	明	者	長 浜	敏 也	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内
個発	明	者	吉 田	圭 男	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内
個発	明	者	倉 田	幸夫	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内
创出	顧	人	シャー	ブ株式会社	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
個代	理	人	弁理士	原聯三	•

明 福 書

_

1. 発明の名称

団折業子の製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 透明基板上にレジスト膜を被覆し、このレジスト膜に露光および現像処理を施して国折案子パクーンを有するレジスト膜を形成し、このレジスト膜の被覆状態でリアクティブイオンエッチングを行って前記の透明基板上に回折素子パターン溝を形成することにより回折案子を製造する方法において、

前記リアクティブイオンエッチングを、これに 使用されるエッチングガスに所定量のO。ガスを 混入したガスにて行うことを特徴とする回折素子 の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光学的に記録された情報の再生を行 う光ピックアップに用いられる回折君子の製造方 法に関するものである。

(従来の技術)

コンパクトディスク装置等の光学情報再生装置 に配備される光ピックアップの小型軽量のために 回折素子を使用することは非常に有効であり、従 来よりこの回折素子に関して種々の提案がなされ ている。

このような光学式情報再生装置においては、記

録媒体4上で光束を直径1μ m程度の微小範囲に 集光することが要求されるので、いわゆる魚点検 出を行うことが不可欠となる。そのため、回折素 子2は例えば等分された2つの半円形の領域2a 2bからなり、一方、光検出器5は互いに直交 する2方向の分割線A及びBを境界として4つの 光検出部5a~5dに分割されている。

半導体レーザ1からの出射光が記録媒体4上で的確に焦点を結んでいるときは、第3図(b)にも示すように、回折素子2の領域2aからの回折光の集光スポット6aが光検出器5の光検出部5。5b間における分割線A上の一点に形成され、一方、回折素子2の領域2bからの回折光の集光スポット6bが光検出部5c・5d間における分割線A上の一点に形成される。従って、光検出部5a・5bの出力が等しくなる。

これに対し、記録媒体4が結像レンズ3に近接 した場合、回折素子2からの回折光の集光点が光 検出器5の後方に形成されるので、同図(a)に

電子計算機上で回折素子パターンを演算し、このパターンに基づいて電子ピーム描画法により電子ピームを走査して10倍の拡大パターンのレティクルを作製する。このレティクルを用いてフォトリピーターにより光学的に1/10に縮小し、第4図(a)に示すように、光透過部と非光透過部とによる所定パターンを有するフォトマスク7を作製する。

一方、同図(b)に示すように、回折素子となるガラス基板8を用意し、このガラス基板8の表面を、洗剤、水、或いは有機溶剤を用いて洗浄しておく。

次いで、周図(c)に示すように、前配のガラス基板8の表面にスピンコーターを用いてレジスト膜9を被置する。

そして、同図(d)に示すように、レジスト膜 9上に前記のフォトマスクイを密着させ、紫外線 を照射して露光することにより、レジスト膜9に フォトマスクイの回折案子パターンの樹像を形成 する。 示すように、領域2aからの集光スポット6aは 光検出部5a上に半円状のパターンを形成する一 方、領域2bからの集光スポット6bは光検出部 5d上に半円状のパターンを形成する。

また、記録媒体4が結像レンズ3から遠ざかった場合は、回折案子2からの回折光の集光点は光 検出器5の前方に位置することになるので、同図 (c)に示すように、集光スポット6aは光検出 部5b上に半円状のパターンを形成するとともに 、築光スポット6bは光検出部5c上に半円状のパターンを形成する。

従って、光検出部5a~5dの出力信号をそれぞれSa~Sdとすると、焦点誤差信号FESは、FES=(Sa+Sd)-(Sb+Sc)により得られ、この焦点誤差信号FESに基づいて、図示しない駆動手段により結像レンズ3が光軸に沿って移動させられて、記録媒体4上に適切に焦点が結ばれるようになっている。

以上のような働きをする回折案子 2 は、従来、 以下のような方法により製造されていた。

次に、同図 (e) に示すように、レジスト膜 9 を現像してレジスト膜 9 に回折素子パターン穴 9 a … を形成する。

その後、同図(『)に示すように、上記回折索 子パターン穴9a…の形成されたレジスト膜9の 被積状態において、CF。、CHF。等のエッチ ングガス中でリアクティブイオンエッチングを行 い、ガラス基板8上に直接に回折索子パターン溝 8aを形成する。

そして、同図(g)に示すように、上記リアクティブイオンエッチング後に不要となったレジスト膜9をアセトン等の溶剤でまたはO.ガスで灰化して除去する。これにより、回折素子パターン 淋10a…を有する回折素子10が得られる。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、上記従来の方法によると、前記のリアクティブイオンエッチングにおいて、レジスト 胰9はエッチングガスによりその上方からのみ浸 食され、レジスト胰9の回折素子パターンの各幅 C'は当初の幅Cをそのまま雑持し、これによっ で前記の各溝10a(8a)はガラス基板8の表面に対して銀直に切り立ち、回折素子10における溝10a…の断面形状は矩形形状となる。かかる溝10a…の断面形状が矩形形状となると、回折素子としての機能において、2次以上の高次回折光が多くなり、回折素子10における0次透過率と1次回折効率との積で与えられる往復利用効率が低くなるという欠点を有していた。

〔瞑腿を解決するための手段〕

本発明に係るに対案子の製造方法は、上記の課を 被理し、このレジスト膜に露光さしいで、 透明整板上にレジスト膜に露光さしが現像処理を 施して E が素子パターンを有するレジスト膜の被理状態でリアクティンクを行って前記の透明基板上に対 オオンエッチングを形成することによりでは一 大変子パターン 準を形成することによりでインングを を製造する方法において、前記リアクティオングを、これに使用されるエッチングを スに所定量の O 。 ガスを混入したガスにて行うことを特徴としている。

が下底よりも長い逆台形形状の固折素子パターン 講11a…を有してなる。

かかる回折素子11を製造するには、例えば、 従来と同様、電子計算機上で回折素子パターンを 演算し、このパターンに基づいて電子ピーム横画 法により電子ピームを更査して10倍の拡大パターンのレティクルを作製する。このレティクルを 用いてフォトリピーターにより光学的に1/10 に縮小し、同図(a)に示すように、光透過卸1 2 a …と非光透過部12 b …とによる回折素子パターンを有するフォトマスク12を作製する。

一方、同図(b)に示すように、箇折素子となる透明基板としてガラス基板13を用意し、このガラス基板13の表面を、洗剤、水、或いは有機溶剤を用いて洗浄しておく。

次いで、周図(c)に示すように、前記のガラス基板13の表面にスピンコーターを用いてレジスト膜14を被覆する。

そして、同図(d)に示すように、レジスト膜 14上に前記のフォトマスク12を密着させ、繋

(作用)

上記の構成によれば、アクティマイオンエッチングにおいて、所定量の〇』ガスを含むエッチングガスにおり間にレジスト膜はモカカの回折ないのでは、カカカの回方がある。この結果、前記の各圏がポーン、がある。この結果、前記の各圏がポーンがある。この結果、前記の各圏が大き上がよりも最いでは、その断形状をなりもというなどで、からおいて、2、次、透過率と1、が回折が回げでよりれる往後利用効率が向上する。

〔実施例〕

本発明の一実施例を第1図に基づいて説明すれば、以下の通りである。

本発明に係る回折素子の製造方法において、第 1図(g)に示すように、この方法により製造される回折素子11は、その断面形状において上底

外線を照射して露光することにより、レジスト膜 14にフォネマスク12の回折素子パターンの潜 像を形成する。

次に、同図 (e) に示すように、レジスト膜 1 4を現像してレジスト膜 1 4 に回折素子パターン 穴 1 4 a … を形成する。

その後、周図(『)に示すように、上記回折案 子パターン穴14a…の形成されたレジスト膜1 4の被覆状態において、CF。、CRF。等のエッチングガス中に当該エッチングガスに対して5 ~10%の体積比で0。ガスを混入したガスにて リアクティブイオンエッチングを行い、ガラス基 板13上に直接に回折索子パターン溝13a…を 形成する。

そして、 同図(g)に示すように、上記リアクティブイオンエッチング後に不要となったレジスト限 I 4 をアセトン等の溶剤でまたは O. ガスで灰化して除去する。これにより、 関折素子パターン溶 1 1 a … (13 a …)を有する回折素子 11 が得られる。

上記の構成によれば、同図(1)の工程でのり アクティブイオンエッチングにおいて、所定量の Oェガスを含むエッチングガスにより前記レジス ト膜14はその上方からのみならず倒方からも浸 食され、レジスト膜14の回折素子パターンにお ける各幅D′は当初の幅Dに比べると幾分狭くな る。即ち、レジスト膜14は上記エッチングによ り膜厚が減少するだけでなく、その幅も次第に狭 くなっていく。この結果、前記の各溝11a(1 3 a) はガラス基板 L 3 の表面に対して斜めに立 ち上がる形状をなし、かかる溝11a…の形状は 前述の通り、その断面形状において上座が下底よ りも長い逆台形形状をなす。溝11a…の形状が このような逆台形形状をなすと、回折素子として の機能において、2次以上の高次回折が抑制され 、回折素子11における0次透過率と1次回折効 率との種で与えられる往復利用効率を向上するこ とができる。

(発明の効果)

本発明に係る回折素子の製造方法は、以上のよ

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すものであって 、同図(a)はフォトマスクの断面図、周図(b) はガラス基板の断面図、同図(c)はガラス基板 上にレジスト膜を被履した状態の断面図、同図 (d) はレジスト膜上にフォトマスクを密着させ た状態の断面図、同図(e)はレジスト膜を現像 した状態の断面図、同図(f)はガラス基板をエ ッチングした状態の断面図、同図(g)は回折素 子の断面図、第2回は光ピックアップの概略構成 図、第3図(a)は非合魚状態での光検出器上の 集光スポットを示す説明図、同図(b)は合焦状 態での光検出器上の集光スポットを示す説明図、 同図(c)は非合魚状態での光検出器上の集光ス ポットを示す説明図、第4図は従来例を示すもの であって、同図 (a) ないし (g) はそれぞれ回 折索子の製造工程の各段階を示す断面図である。

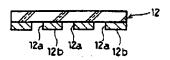
11は回折案子、11aは回折案子パクーン海 、12はフォトマスク、13はガラス基板(透明 基板)、14はレジスト腹、14aは回折案子パ うに、透明基板上にレジスト膜を被履し、このレジスト膜に露光および現像処理を施して回折素子バターンを有するレジスト膜を形成し、このレジスト膜の被覆状態でリアクティブイオンエッチングを行って前記の透明基板上に回折素子パターン構を形成することにより回折素子を製造する方法において、前記リアクティブイオンエッチングを、これに使用されるエッチングがスに所定量のOェガスを混入したガスにて行う構成である。

これにより、前記の各回折素子パターン溝は透明基板の表面に対して斜めに立ち上がり、かか底の形状は、その断面形状において上底が下ようなど、回折素子としての機能をなすと、回折素子としての機能素子として、2次以上の高次回折が抑制され、回折素子における0次透過率と1次回折効率との積でより、分別では対して十分な余裕を持った設送波出力を得ることができるという効果を奏する。

ターン穴である。

特許出願人 シャープ 株式会社 代理人 弁理士 原 謙 5元2117 第二五五三

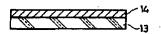




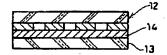
m 1 図(b)



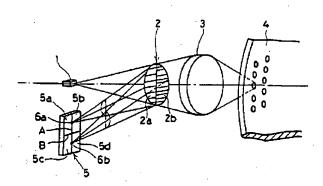
新) 図(c)



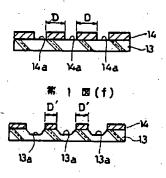
新 1 図(d)



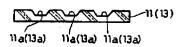
生 2 四



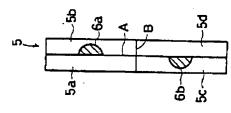
第 1 m (e)



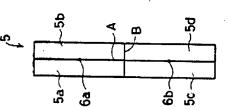
群 1 図(g)



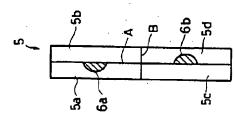




3 🖾 (b)



3 🖼 (a)



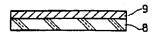




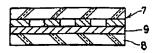
第 4. 図(b)



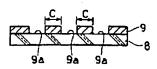
禁·4 図(c)



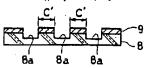
罪 4 図(d)



第 4 図(e)



紫 ム 図(f)



第 4 図(g)

